RESISTANCE DES PIECES IMPRIMEES EN 3D (FDM & SLS) AUX STERILISATIONS

POUR UNE UTILISATION DANS UN CADRE NECESSITANT LE NETTOYAGE REGULIER DES PIECES

DOCUMENT REALISE POUR AIDER DANS LE CADRE DE L'EFFORT NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE COVID-19. DONNEES PUREMENT INDICATIVES, LES AUTEURS ET PERSONNES MORALES NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES EN CAS D'ERREURS.

	Solvants et méthodes de stérilisation testés (compilation de données internes et de tests réalisés par des tiers, voir sources)														
	Indiqué par défaut : Frottage						Trempage! uniquement dans cellules partagées et annotées 3							Etuve,	Péroxyde
	Hypochlo	ite Hydroxyde de	Alcool	Alcool Alcool iso-		Acide acétique		Triéthyl-	Phényl-	Diméthyl-	Formal-	For	mal-	autoclave,	d'hydrogèn
Matériau	de sodiu	m sodium	éthylique	propylique		8%		amine	méthane	cétone	déhyde pur	déhyc	le 40%	air chaud	e à basse T°
	NaClO	NaOH 1M	C2H5OH	C3H8O		CH3COOH		C6H15N	C7H8	C3H6O	CH2O	CH2O		T° max.	H2O2 59%
	Eau de Ja	vel Soude	Ethanol	Isopropanol		Vinaigre 8%		Trièth	Toluene	Acétone	Formol pur	Form	ol 40%	conseillée ⁴	Sterrad®
PLA	3	3		3	3									50°C	5
PLA-Cu ¹	3	3		3	3									51°C	
ABS														65°C	
PMMA														67°C	N/A
HIPS	N/A			N/A										70°C	N/A
PETG														66°C	
PA 11	3	3		3	3	3	3					3	3	57°C	
PA 12	3	3		3	3	3	3					3	3	87°C	
PA-CF ²				3	3	3	3							135°C	
PA 910				3	3	3	3	N/A						105°C	N/A
POM										3 3				110°C	
PP								3 3						81°C	
PE														36°C	
PC								N/A						86°C	
PEEK								N/A						145°C	

Matériau totalement non-résistant au solvant, dégradation structurelle rapide et complète.

Résistance limitée et dégradation structurelle partielle dès la première exposition au solvant. Résistance exposition occasionnelle au solvant, de 1 à 10 expositions au solvant.

Résistance exposition répétée au solvant, peut aller de 10 expositions à X expositions.

N/A = non testé dans le cadre considéré (nettoyage par frottage ou trempage).

LES MATERIAUX MARQUES VERT NE SONT PAS EGAUX DANS LEUR RESISTANCE, QUI PEUT ETRE DE 10, 20, 50, 100 OU X EXPOSITIONS.

Le but de ce tableau est principalement d'aider à l'identification rapide des meilleurs méthodes de stérilisation par matériau d'impression 3D utilisé pour DEPANNER les personnels médicaux, para-médicaux, services publics et particuliers ayant l'usage régulier ou occasionnel de pièces imprimées en 3D par eux ou fournies par des tiers dans le cadre de la crise liée au Covid-19, et ne saurait être considéré autrement que comme une contribution bénévole et de bonne foi dans le cadre de l'urgence sanitaire.

- ¹: PLA-Cu est un PLA enrichi de particules de cuivre.
- ²: Nylon-CF englobe tous les PA enrichis de particules de carbone.
- ³: à gauche par trempage, à droite par frottement.
- ⁴: 95% de la température de déflection thermique / distorsion sous charge.
- ⁵: 2 à 5 utilisations maximum (selon résistance du PLA, dont la composition varie).

<u>NOTE</u>: Oxyde d'éthylène à éviter (provoque une altération de la structure des polymères, et crée un dépôt toxique à la surface de la plupart des objets imprimés en 3D, particulièrement en PLA, PETG, PET, PE).

Document sous licence Creative Commons CC BY-NC-ND

Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification

A diffuser largement! Pour toutes suggestions, nous contacter:

- www.phoenix-equipement.com;
- www.facebook.com/phoenix.equipement;
- phoenix.equipement@gmail.com .

Sources complémentaires principales hors tests internes:

https://www.nature.com/articles/s41598-019-56350-w

https://3dprint.com/262930/3d-printed-polymers-solvent-compatibility-charts-must-be-dedicated-rather-than-simple/

https://www.elsevier.com/books/the-effect-of-sterilization-on-plastics-and-elastomers/mckeen/978-0-12-814511-1

https://www.researchgate.net/publication/326697946 / https://www.academia.edu/37171248

https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/glass-transition-temperature

http://www.atomer.fr/1/1a-Temperature-flechissement-sous-charge-TFC-HDT.html

https://opendentistryjournal.com/VOLUME/13/PAGE/410/FULLTEXT/

https://sffsymposium.engr.utexas.edu/Manuscripts/2012/2012-21-Perez.pdf

